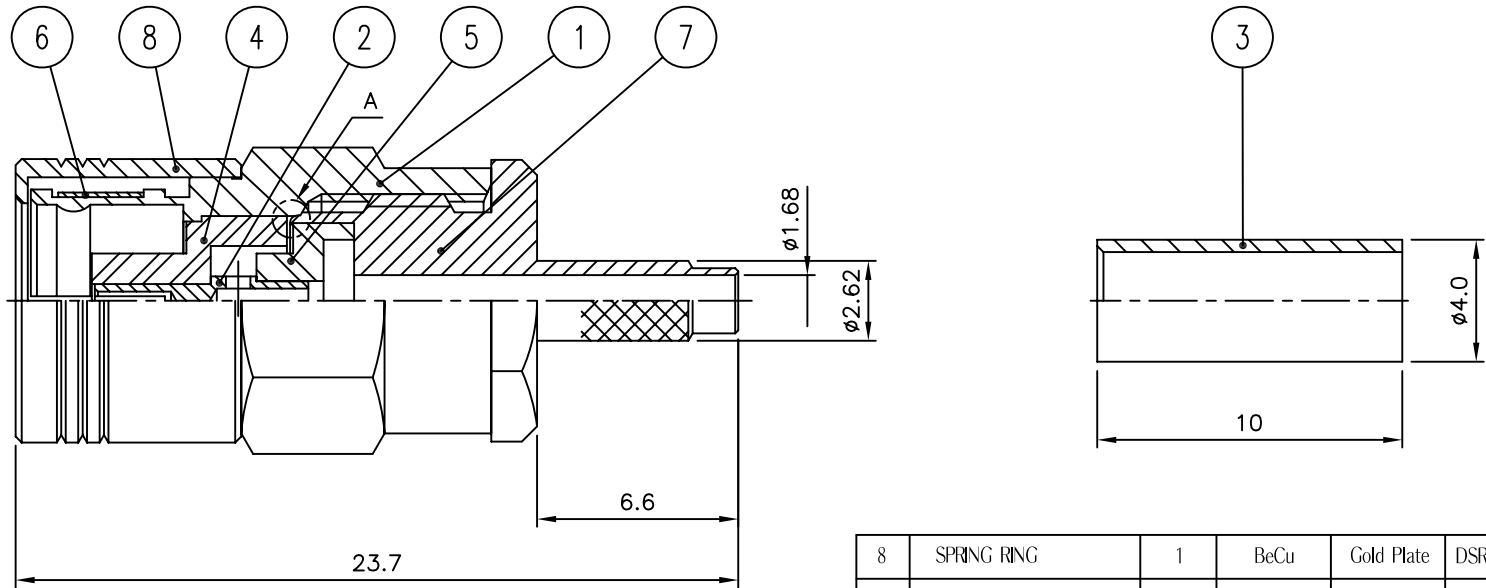
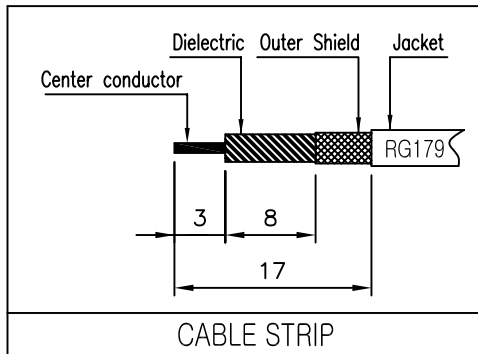


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										1 R	초도작성			2000. 02. 09.
ST(개선)										1	[설번처리]No.201301-0004 PIN 길이 변경	김인철	김인철	2013. 01. 08.
										2	[설번No.202203-0008] 대대 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 03. 15.



주 기
1. A부 가시미 작업 할 것



8	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00010-5/1
7	BACK NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00067-5/1
6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00042-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00375-N/1
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00385-N/1
3	PIPE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00034-5/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT02740-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00553-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2022. 03. 15.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. 도명 SMZ-PC-179			
	승인	S. H. KIM				
	검도					
재질	재도	S. Y. EUN		도번 A4 CN00233-7/1 K317-075-000		
열처리	작성부서 연 구 소					
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량			